

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-007

## 锦州神工半导体股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2026年2月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统
- 召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2026年2月10日 14:00分

召开地点:公司会议室(辽宁省锦州市太和区中信路46号甲)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股票网络投票系统

投票起止时间:自2026年2月10日起

至2026年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	A股股东

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2026年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载会议资料。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会注意事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

(四)持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票时,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已同时投出了同一意见的表决权。

(五)持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(六)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。

(七)会议出席对象

1.股权登记日(2026年2月9日)下午收市在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688233	神工股份	2026/2/3

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

1.自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证明文件和证券账户卡或有效股权证明原件办理登记;委托代理人出席的,应出示受托人证券账户卡或有效股权证明原件、受托人身份证复印件、授权委托书原件(格式见附件1)和受托人身份证复印件办理登记手续。

2.企业股东的法定代表人执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书(格式见附件1)、企业营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡或有效股权证明办理登记手续。

3.异地股东委托以信函或传真方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并需附上述1、2款所列的证明材料复印件,信函上请注明“股东会议”字样,出席会议时携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2026年2月9日上午8:30分至12:00分,下午13:00分至17:00分

(三)登记地点:公司证券办公室

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理;

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到;

(三)会议联系方式:

1.联系地址:辽宁省锦州市太和区中信路46号甲

2.联系电话:0416-7119889

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年1月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

锦州神工半导体股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月20日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	重要事项授权或委托事项	同意	反对	弃权
1	关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在未授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-004

## 锦州神工半导体股份有限公司2025年年度业绩预告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 经营财务部初步测算,锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年年度实现营业收入为43,000.00万元到45,000.00万元,与上年同期相比增加12,727.05万元,同比增长42.40%至48.65%。
- 预计2025年年度净利润实现11,000.00万元到13,000.00万元,与上年同期相比增加6,325.17万元到8,325.17万元,同比增长135.30%至178.09%。
- 预计2025年年度归属于上市公司所有者的净利润9,000.00万元到11,000.00万元,与上年同期相比增加4,884.93万元到6,884.93万元,同比增长118.71%到167.31%。
- 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,800.00万元到10,800.00万元,与上年同期相比增加4,965.66万元到6,965.66万元,同比增长129.50%至181.66%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经营财务部初步测算,预计2025年度实现营业收入为43,000.00万元到45,000.00万元,与上年同期相比,将增加12,727.05万元到14,727.05万元,同比增长42.40%至48.65%。

2.公司预计2025年年度实现净利润为11,000.00万元到13,000.00万元,与上年同期相比,将增加6,325.17万元到8,325.17万元,同比增长135.30%至178.09%。

3.公司预计2025年年度实现归属于上市公司所有者的净利润为9,000.00万元到11,000.00万元,与上年同期相比,将增加4,884.93万元到6,884.93万元,同比增长118.71%到167.31%。

4.公司预计2025年年度实现归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为8,800.00万元到10,800.00万元,与上年同期相比,将增加4,965.66万元到6,965.66万元,同比增长129.50%至181.66%。

(二)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)营业收入:30,272.95万元。

(二)利润总额:5,252.76万元。归属于上市公司所有者的净利润:4,115.07万元。归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:3,834.34万元。

(三)每股收益:0.24元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司2025年度业绩较上年同期变化的主要原因如下:

报告期内,全球半导体市场持续回暖,其中,海外市场受到人工智能需求拉动,高端逻辑、存储芯片制造开工率持续提升,资本开支有所增加,带动公司大直径硅材料业务收入稳步增长;中国本土市场国产替代加速,资本开支持续增长,特别是存储芯片制造在技术和产能两方面紧跟全球先进水平,对关键耗材需求增加,带动公司硅衬底业务收入快速增长。

随着下游需求持续向好,公司产能利用率提升,规模效应显现,叠加内部管理优化,毛利率与净利率同步提升,公司盈利能力稳步提升。

四、风险提示

业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2025年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-005

## 锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2026年1月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长潘连胜先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

基于审慎原则,结合目前市场环境、半导体行业发展趋势及发展战略与实际情况,公司决定终止本次募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”,并将节余募集资金131,946,959.87万元(含利息收入和现金管理收益,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。保荐机构对本项目终止了跟踪无异议的核查意见。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会战略委员会、审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过。

(二)审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议,董事会同意于2026年2月10日召开公司2026年第一次临时股东大会,具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:688233 证券简称:神工股份 公告编号:2026-006

## 锦州神工半导体股份有限公司关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 锦州神工半导体股份有限公司(以下简称“神工股份”或“公司”)拟终止实施公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”,并将节余募集资金131,946,959.87元(含利息收入和现金管理收益,实际转出金额以转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。
- 本事项已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会战略委员会第三次会议(以下简称“董事会第十一次会议”)审议通过,公司保荐机构华泰海通证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)对该事项出具了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监注册[2023]2051号)核准,公司向特定对象发行人民币普通股(类别:普通股)10,305,736股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为29.11元,募集资金总额为人民币299,999,974.96元,扣除不成功的发行费用人民币3,943,392.22元,实际募集资金净额为人民币296,056,578.74元。募集资金用途详见本所《特证监通字[2023]1101021号》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户账户内,并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。以上情况详见2023年10月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《锦州神工半导体股份有限公司关于开设募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的公告》。

截至目前,本次拟终止的募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”募集资金使用及节余情况如下:

募投项目名称	拟投入募集资金(A)	累计投入募集资金(资金B)	拟投入募集资金及资金使用收益(C)	拟转出募集资金(D)	项目目前进展
A-B=C+D					
集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	20,968.66	8,231.33	520.37	13,194.70	拟终止
补充流动资金	8,700.00	8,748.11	48.11	0	已结项
合计	29,668.66	16,979.44	568.48	13,194.70	—

注:公司“补充流动资金”募投项目已按照相关规定使用完毕,公司已将中国工商银行股份有限公司锦州河西支行(账号:07800043290069624)募集资金专户予以注销。详见公司于2024年12月14日发布的《关于部分募集资金账户注销的公告》。

二、本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的情况说明

(一)原计划投资及实际情况

基于审慎原则,结合目前市场环境、半导体行业发展趋势及发展战略与实际情况,公司拟终止本次募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”。

截至2026年1月23日,本项目已投入投资总额为20,965.66万元,已实际投入募集资金8,231.33万元,未使用募集资金为13,194.70万元(以上含募集资金利息收入及理财收益),募集资金投入进度39.37%,未使用募集资金主要用于建设投资部分。上述原募投项目未使用募集资金13,194.70万元(具体金额与实际结转时项目专户余额为准)将用于永久补充流动资金,本次事项不构成关联交易。

(二)终止实施并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的原因

1.2023年,公司决定实施“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”,是公司综合考虑了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素,经过充分论证制定的项目投资计划。但鉴于以下原因,公司拟终止原募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金:

(1)全球市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化

公司采取的“逆周期投资”策略,是基于行业历史经验验证行之有效的发展策略。旨在抓住行业周期下行的时间窗口,降低扩产成本,以抓住下一轮周期上行期快速增长的需求,扩大竞争优势。

2024年以来,全球半导体市场有所回暖,但结构性特征极为显著,且其背后驱动力与以往周期大相径庭:终端需求的来源,并非消费电子智能手机、个人电脑等电子产品的日常消费,而是科技巨头企业为提供人工智能服务而竞相投入的资本开支,在产业历史上尚属首次。

因此,半导体各细分市场的气度高度分化。与消费电子相关的成熟市场仍处于萧条期,而与人工智能相关的新兴高端市场却供不应求,景气度高涨。

公司刻蚀设备用硅材料产品处于供应链的上游,受到全球半导体市场的整体景气度影响,且存在滞后性。考虑到景气度较高的新兴高端市场本质仍为利基市场,其销售增长与整体市场相比较小,因此本项目的整体景气度恢复的时间晚于最初预期,该业务的产能利用率未达预期。

(2)中国市场环境较公司规划募投项目时已发生较大变化

2024年以来,中国本土存储芯片制造/闪存/晶圆厂发展迅速,已经在前沿技术和市场两方面不断超越海外竞争对手,改变了全球半导体格局;中国芯片制造国产先进制程进入“深水区”,供应链安全需求迫切,国产设备“商战”技术水平不断提升并追赶世界先进水平,产品持续迭代升级。

公司硅衬底产品,作为刻蚀设备用硅材料的核心制品,是刻蚀工艺的核心耗材,受到国产设备带动,实现连续大幅增长。硅衬底器件收入从2023年的3,764万元增长至2024年的11,849万元,2025年上半年即达到11,231万元;中国芯片制造国产先进材料收入规模,同时带动公司境内销售占比持续超过境外销售。

因此,一方面,硅衬底器件业务作为公司的第二曲线,加强了公司的成长性;另一方面,迅速扩张的国产规模也对公司水电气等基础设施配套以及人才梯队建设提出更高要求,需要资金投入。

公司基于以上市场变化并综合考虑各方面因素,以保护股东利益和提高资金使用效率为原则,审慎决定不再继续投入原募投项目。

2.公司在本次募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募投项目顺利实施的前提下,本着合理、节约、高效的原则,加强了对项目建设各环节费用的控制、监督和管理,并合理调度优化各项资源,有效降低了项目的实施成本,形成资金节余。

3.在募投项目建设过程中,公司为提高募集资金使用效率,为公司和股东获取更多投资回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,获得了一定的投资收益。

4.该项目存在尚未支付的尾款及质保金,系部分合同尾款及质保金支付时间周期较长,在项目建设完成交付条件未支付前,从而形成阶段性一定节余。公司承诺在该部分尾款或质保金满足付款条件时,将按照相关合同约定支付。

(三)节余募集资金的使用计划

为优化配置资源,提高募集资金的使用效率,公司将持续深耕技术,提高管理水平,抓住时间窗口,迎接下一轮半导体行业周期不断扩大的下游需求,巩固公司在全球范围内的竞争地位,满足公司战略发展的需要。

随着公司业务规模的扩张,为进一步提高募集资金使用效率,提高企业经营效益并降低财务费用,公司拟将本次募投项目终止后的节余募集资金131,946,959.87元转入公司一般银行账户永久补充流动资金(含利息收益,实际金额)相关募集资金专户于资金转出日银行结息后的余额为准),用于公司开展与主营业务相关的日常生产经营活动。

上述永久补充流动资金事项实施完成后,项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用,公司将注销设立在招商银行股份有限公司锦州分行的募集资金专户,公司将与招商银行股份有限公司锦州分行以及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。本次募投项目终止后,公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已全部结项。

本项拟将节余募集资金专户及理财专用结算账户如下:

账户名称	银行账户	银行账号	账户状态
锦州神工半导体股份有限公司	招商银行股份有限公司锦州分行	41000020710703	已注销
锦州神工半导体股份有限公司	中国工商银行股份有限公司锦州河西支行	07800043290069624	已注销

三、对公司业绩及风险提示

本项目终止有利于合理利用募集资金,提高资金使用效率,不会对募投项目及公司生产经营产生重大不利影响。本次终止部分募集资金投资项目并将本项目剩余募集资金永久补充流动资金的事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。本次终止的募投项目已实施部分均已顺利落地并形成有效产能,相关产能已正式投入运行,对公司主营业务形成有效补充与协同支撑,为公司产能布局优化及可持续发展奠定了坚实基础,发挥了积极作用。

四、履行的决策程序

公司于2026年1月21日、2026年1月23日召开了第三届董事会审计委员会第十一次会议及第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止,并将节余募集资金永久补充流动资金,并注销相关募集资金专户。本事项尚需提交公司股东大会审议。

五、保荐机构说明

经核查,保荐机构国泰君安认为:

公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。上述事项是根据公司已投情况及实际发生客观作出的决策,符合上海证券交易所科创板股票上市规则(《上市公司募集资金监管规则》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

综上所述,保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会  
2026年1月24日

证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2026-002

## 杭州银行股份有限公司2025年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,未经会计师事务所审计,具体数据以杭州银行股份有限公司(以下简称“公司”)2025年年度报告中披露的财务数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2025年度主要财务数据和指标

项目	2025年度 (未经审计)	2024年度 (经审计)	增减变动幅度(%)
营业收入	387.99	383.81	1.09
营业利润	212.18	192.39	10.23
利润总额	211.89	192.26	10.21
归属于上市公司股东的净利润	193.30	169.83	12.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	188.33	167.62	12.30
基本每股收益(元/股)	2.66	2.74	-2.92
加权平均净资产收益率(%)	14.63	16.08	下降1.35个百分点

项目	2025年末 (未经审计)	2024年末 (经审计)	增减变动幅度(%)
总资产	23,649.02	21,123.56	11.96
其中:贷款总额	10,778.76	9,374.99	14.93
其中:个人贷款总额	22,017.14	19,573.08	11.41
归属于上市公司股东的净资产	14,825.78	12,725.31	15.20
归属于上市公司股东的普通股净资产	14,618.88	12,568.48	16.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1,538.88	1,090.74	22.11
归属于上市公司股东的每股净资产(人民币)	72.49	60.49	19.84
归属于上市公司股东的每股净资产(美元)	18.37	18.03	1.89
不良贷款率(%)	0.76	0.76	-
拨备覆盖率(%)	502.24	541.45	下降39.21个百分点
拨备比(%)	3.81	4.11	下降0.30个百分点

注:1.基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露准则》第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算。

2.非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告(2023)165号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。

3.2025年1月,公司按照无固定期限资本债券(以下简称“永续债”)票面利率4.10%计息,向“20杭州银行永续债”债券持有人支付利息人民币2.87亿元(含税);2025年6月,公司按照票面利率2.41%计息,向“24杭州银行永续债01”债券持有人支付利息人民币2.41亿元(含税);2025年12月,公司按照票面利率1%债券票面利率4.00%计息,对全体杭银债1股东合计发放现金股息人民币4.00亿元(含税)。在计算本年度快报披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时,公司考虑了相应的永续债利息和优先股股息。

证券代码:001330 证券简称:博纳影业 公告编号:2026-003

## 博纳影业集团股份有限公司关于股东权益变动比例触及1%整数倍暨披露简式权益变动书的提示性公告

股东浙江东阳大麦娱乐有限公司(曾用名“浙江东阳阿里巴影业有限公司”)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

- 1.本次权益变动为博纳影业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东浙江东阳大麦娱乐有限公司(以下简称“东阳大麦”)减持,不涉及要约收购;
- 2.本次权益变动后,股东东阳大麦持有公司无限售流通股68,665,350股,占公司总股本比例为4.9956%(占剔除公司回购专户持股数后总股本比例5.0000%);
- 3.本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人及其一致行动人发生变化,不会对公司治理及持续经营产生重大影响;
- 4.截至本公告披露日,公司总股本为1,374,518,984股,其中公司已回购股份1,212,000股,剔除公司回购专户持股数后总股本为1,373,306,984股。

公司于2025年12月27日披露了《关于股东及其一致行动人减持股份计划预披露公告》(公告编号:2025-077号),股东东阳大麦计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式共计减持公司股份不超过13,733,069股,占公司总股本的0.9991%(占剔除公司回购股份后总股本的1.0000%)。

公司近日收到股东东阳大麦的《简式权益变动报告书》,东阳大麦于2026年1月22日以集中竞价方式减持公司股份60,531股。本次权益变动前,东阳大麦持有公司股份68,725,881股无限售条件流通股股份,约占总股本的5.0000%(占剔除公司回购专户持股数后总股本的5.0044%);本次权益变动后,东阳大麦持有公司股份68,665,350股无限售条件流通股股份,约占总股本的4.9956%(占剔除公司回购股份后总股本的5.0000%)。本次权益变动触及1%及5%整数倍。现将具体情况公告如下:

1. 基本情况	信息披露义务人名称	信息披露义务人国籍
浙江东阳大麦娱乐有限公司	浙江省金华市东阳市横店镇影视产业新城二期商务楼	中国

2. 本次权益变动情况	减持前持股数量(股)	减持前持股比例(%)	减持后持股数量(股)	减持后持股比例(%)
A股	60,531	0.0044	0.0044	0.0044
合计	60,531	0.0044	0.0044	0.0044

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2026-004

## 芯原微电子(上海)股份有限公司2025年年度业绩预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 芯原微电子(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年度实现营业收入约31.53亿元,较2024年度增长35.81%。
- 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约-4.49亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损收窄1.52亿元,收窄比例为25.29%。
- 公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润约-6.27亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损收窄0.16亿元,收窄比例为2.49%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经营财务部初步测算,公司预计2025年度实现营业收入约31.53亿元,较2024年度增长35.81%。

2.经营财务部初步测算,公司预计2025年度实现归属于母公司所有者的净利润约-4.49亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损收窄1.52亿元,收窄比例为25.29%。

3.经营财务部初步测算,公司预计2025年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润约-6.27亿元,与上年同期(法定披露数据)相比,亏损收窄0.16亿元,收窄比例为2.49%。

二、上年同期业绩情况

(一)营业收入:23.22亿元

(二)归属于上市公司所有者的净利润:-6.01亿元

(三)归属于上市公司所有者扣除非经常性损益后净利润:-6.43亿元

三、本期业绩变化的主要原因

1.公司2025年全年营业收入同比大幅增长

公司预计2025年度实现营业收入约31.53亿元,较2024年度增长35.81%。2025年下半年,公司预计实现营业收入21.79亿元,较2024年上半年增长123.81%,较2024年下半年增长56.81%。

证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2026-014

## 云南能源投资股份有限公司2025年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预告情况

1.业绩预告期间:2025年1月1日至2025年12月31日。

2.业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同比下降50%以下情形

(1)以区间数进行业绩预告的

项目	本期预测	上年同期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	23,000	-	27,000
比上年同期下降	60.00%	-	65.93%
扣除非经常性损益后的净利润	20,400	-	24,400
比上年同期下降	63.04%	-	69.10%
基本每股收益(元/股)	0.2988	-	0.2932

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。公司已就本次业绩预告相关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩预告原因说明

2025年度,公司业绩变动主要受新能源板块影响。一是据云南气候中心统计,2025年云南省平均降水量为1961年以来第二高的年份,水增多加导致来水较少且低流速时段增多,2025年度属于云南风电较为极端的“小风年”,导致公司新能源装机规模同比增加,但发电量由上一年度的38.14亿度减少至33.56亿度;二是随着省内新能源装机规模快速扩张,日间高峰时段与低谷负荷并存矛盾凸显,弃风弃光率同比增加;三是市场化交易电价下行,叠加新增项目陆续转固,折旧等固定成本相应增加。主要受上述因素综合影响,导致2025年公司新能源板块利润减少。

板块方面,受下游两碱行业景气度影响,工业盐产品销售价格同比下降,导致整体收入和利润同比下降。

而面对业绩落差等严峻形势,公司锚定绿色能源发展战略,坚定不移做强做优做大绿色能源核心主业,全力攻坚资源获取、项目建设、市场拓展、降本增效等重点工作,持续深入推进“三精管理”,“度电必争,分文必省”,公司高质量可持续发展基础持续夯实。

一是项目加快建设提速。倒排工期、挂图作战,以“周通报、日调度”机制全力提速项目建设,竹园光伏提前2个月全容量并网,永宁、通泉扩建项目提前1个月

4.上述“贷款总额”“存款总额”均为不含息金额。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2025年是公司2021-2025年战略规划(“二二五”战略)收官之年,公司深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,坚决落实党中央、董事会决策部署,围绕“从严治行、服务客户、转型发展”主题主线,以客户为中心、以奋斗者为主,以改革创新为动力,积极应对各类风险挑战,圆满完成“二二五”战略主要目标,为下一个五年战略规划顺利实施奠定了坚实基础。

经营效益持续提升。公司持续深化科创金融、信用小微、中小企业服务和财富管理等重点业务领域的体制机制改革,扎实推进流量经营与专业专营策略,强化资产负债主动管理,推动经营质效持续提升。2025年,公司实现营业收入387.99亿元,同比增长1.09%;其中,利息净收入275.94亿元,同比增长12.83%,手续费及佣金净收入42.07亿元,同比增长13.10%;实现归属于上市公司股东的净利润190.30亿元,同比增长12.05%。

业务规模稳健增长。公司扎实做好金融“五篇大文章”,公司金融聚焦九大客群,坚定服务实体经济,制造业、科技、绿色贷款余额分别较上年末增长22.25%、23.44%、22.75%;零售金融有效推进客群经营,加强产品体系与渠道建设,零售客户总资产(AUM)较上年末增长15.73%;小微金融深化“两个延伸”战略,加大普惠支持力度,普惠小微企业贷款余额较上年末增长17.06%。截至2025年末,公司总资产23,649.02亿元,较上年末增长11.96%;贷款总额10,718.76亿元,较上年末增长14.33%;存款总额14,405.79亿元,较上年末增长13.20%;子公司杭银理财存续理财产品规模较年初6,000亿元,较上年末增长39%。

资产质量保持稳定。公司坚持“质量立行、从严治行”方针,强化授信引领与风险排查,深化落实“小微信贷”“五真”、按揭业务“四真”要求,资产质量保持良好水平,风险抵补能力处于行业前列。截至2025年末,公司不良贷款率0.76%,与上年末持平;逾期贷款与不良贷款比例、逾期90天以上贷款与不良贷款比例分别为55.87%和45.44%,分别较上年末下降16.87、10.17个百分点;拨备覆盖率502.24%,拨备水平保持充足。

三、风险提示

本公告所载2025年度主要财务数据为初步核算的合并报表数据,归属于上市公司股东的净利润等为主要指标可能与最终公告的公司2025年度报告中披露的数据存在差异,但预计上述差异幅度不会超过10%,提请投资者注意投资风险。

四、报备内容

1.公司法定代表人和董事长